

# 三菱マテリアル TECHNO-FRONTIER 2011 出展のご案内



拝啓、時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

さて、私ども三菱マテリアル株式会社電子デバイス事業部では、これからのIT家電、携帯電話、自動車等に求められる「小型・軽量化」「高精度」「高信頼性」を出展キーワードに皆様のお役に立つ部品をご紹介したいと思っております。今まさに注目を集めている太陽光発電等のパワーコンディショナー用サージアブソーバやサーミスタセンサ、また、スマートメーター用チップアンテナなど、時代と共に生きる電子部品を多種・多様に展示します。皆様のご来場を心よりお待ちしております。

敬具

## 出展予定製品

### ■新製品・開発品

電源用チップ型サージアブソーバ、車両 ECU 静電気対策用サージアブソーバ、信号ライン用・電源ライン用 EMI フィルタ、高耐熱・超高精度チップサーミスタ、車載外気温センサ、二輪車用吸気温センサ、チップアンテナ・アンテナユニット

### ■デモ実施「チップ型非接触温度センサ」

表面実装可能、高速応答性、150℃高耐熱の性能を是非お近くでご覧下さい。

### ■三菱マテリアル 製品情報 HP

[http://www.mmc.co.jp/adv/dev/index\\_j.html](http://www.mmc.co.jp/adv/dev/index_j.html)

### ■TECHNO-FRONTIER 2011 HP

<http://www.jma.or.jp/tf/>

会 期：2011年7月20日(水)～22日(金)

会 場：東京ビッグサイト

小間番号：2N-104 (東2ホール)

